

第44期 中間報告書

2021年4月1日から2021年9月30日まで

京都発 → 世界へ

株主の皆さまへ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ここに、当社第44期中間報告書（2021年4月1日から2021年9月30日まで）をお届けし、事業の概況等についてご報告申し上げます。

当第2四半期連結累計期間における世界経済は、東南アジアでの新型コロナウイルス感染拡大に伴う自動車部品等の供給制約の長期化や、資源価格の高騰、電力不足による中国景気の減速懸念などにより、先行き不透明感はあるものの、新型コロナのワクチン接種が進む欧米では、経済活動の再開に向けた動きが見られるなど、緩やかな回復が続きました。

半導体業界につきましては、スマートフォンなどの高速通信規格「5G」関連製品や、PC、車載、家電など幅広い製品分野で、半導体の旺盛な需要が続いております。当社の属する半導体製造装置市場につきましても、世界的な半導体不足の解消と今後の需要拡大を見据えた生産能力増強や、中国半導体内製化に向けた設備投資が積極的に行われるなど、引き続き活況となりました。

このような状況のもと、当第2四半期連結累計期間の当社グループの業績は、力強い拡大を見せる市場環境を背景に、当第2四半期（2021年7-9月）の四半期連結受注高が205億57百万円となり、過去最高を記録した第1四半期（2021年4-6月）の183億69百万円を上回りました。また、売上高と各段階利益においても上期として過去最高を記録するなど、好調が続きました。

新型コロナウイルス感染症による経営成績への影響につきましては、東南アジアの感染拡大によるロックダウン（都市封鎖）を受け、当社のマレーシア工場も出社制限の対象となりましたが、工場内で勤務する従業員の出社を優先したことで、生産活動への影響を軽微なものに留めることができました。また、中国での電力不足による影響につきましては、当社の蘇州工場も数日間の電力制限を受けたものの、自家発電設備の利用や他拠点等での代替生産を行うことで、生産活動への影響を最小限に抑えることができました。なお、マレーシア工場、蘇州工場ともに、現在は通常どおり稼働しております。その他、世界的な部材不足により調達関連での厳しい状況は続いておりますが、大幅な納期遅延等の問題は発生しておらず、現時点においては、業績への影響は軽微であります。

当第2四半期連結累計期間の経営成績は、受注高389億26百万円（前年同期比257億3百万円増、2.9倍）、売上高243億32百万円（前年同期比114億62百万円、89.1%増）、営業利益56億75百万円（前年同期比45億87百万円増、5.2倍）、経常利益57億7百万円（前年同期比44億79百万円増、4.6倍）、親会社株主に帰属する四半期純利益41億45百万円（前年同期比32億55百万円増、4.7倍）となりました。なお、中間配当は見送りとさせていただきますが、期末配当につきましては1株当たり23円を予定しております。

引き続き株主の皆さまのご期待にお応えいたすべく、今後も「ものづくり企業の真価に挑む」を合言葉に、企業価値の増大を図ってまいりますので、何卒一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2021年12月



代表取締役社長

岡田博和

連結財務諸表

○ 四半期連結貸借対照表 (要旨)

(単位: 百万円)

科 目	当第2四半期末 2021年9月30日現在	前期末 2021年3月31日現在
【 資 産 の 部 】		
流 動 資 産	37,407	29,957
現金 および 預 金	12,309	10,686
受取手形 および 売掛金	10,186	8,892
電 子 記 録 債 権	294	50
た な 卸 資 産	13,283	9,153
そ の 他	1,335	1,176
固 定 資 産	23,285	21,833
有 形 固 定 資 産	17,266	16,240
建物 および 構 築 物	7,083	7,220
土 地	4,562	4,365
そ の 他	5,621	4,655
無 形 固 定 資 産	672	636
投 資 そ の 他 の 資 産	5,346	4,956
資 産 合 計	60,693	51,790
【 負 債 お よ び 純 資 産 の 部 】		
流 動 負 債	19,954	14,640
支払手形 および 買掛金	5,484	4,214
電 子 記 録 債 務	2,790	1,725
短 期 借 入 金	2,600	1,500
一年以内返済予定長期借入金	1,340	1,340
そ の 他	7,740	5,861
固 定 負 債	5,087	5,646
長 期 借 入 金	3,940	4,610
そ の 他	1,147	1,036
負 債 合 計	25,042	20,286
株 主 資 本	32,218	28,473
資 本 本 金	8,932	8,932
資 本 剰 余 金	462	462
利 益 剰 余 金	22,835	19,090
自 己 株 式	△ 12	△ 11
その他の包括利益累計額	3,092	2,707
非 支 配 株 主 持 分	340	322
純 資 産 合 計	35,650	31,503
負 債 ・ 純 資 産 合 計	60,693	51,790

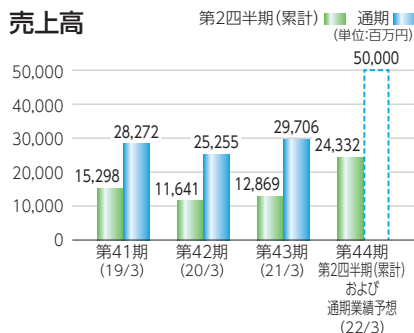
○ 四半期連結損益計算書 (要旨)

(単位: 百万円)

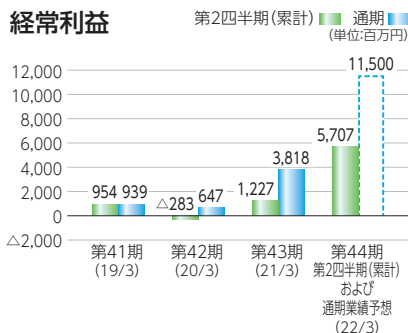
科 目	当第2四半期 (累計) 2021年4月1日から 2021年9月30日まで	前第2四半期 (累計) 2020年4月1日から 2020年9月30日まで
売 上 高	24,332	12,869
売 上 原 価	15,407	8,966
売 上 総 利 益	8,924	3,903
販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費	3,249	2,815
営 業 利 益	5,675	1,087
営 業 外 収 益	164	285
営 業 外 費 用	131	145
経 常 利 益	5,707	1,227
特 別 利 益	2	10
特 別 損 失	9	1
税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益	5,700	1,236
法 人 税 等	1,546	346
四 半 期 純 利 益	4,154	889
非支配株主に帰属する四半期純利益	8	0
親会社株主に帰属する四半期純利益	4,145	889

連結財務ハイライト

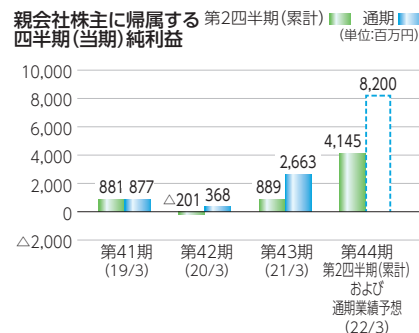
売上高



経常利益



親会社株主に帰属する 四半期 (当期) 純利益



京都東事業所に新棟を建設

7月、京都東事業所（京都府綴喜郡宇治田原町）に新棟の建設を開始しました。精密加工用超硬工具の需要拡大に伴い既存の事業所を増築するもので、自動車や電子部品など精度を求められる加工で使われる切削工具を主に生産する計画です。屋根には太陽光パネルを設置し、工場で使用する電力の一部を賄うことで脱炭素に貢献してまいります。2022年春の稼働を予定しています。



京都東事業所新棟の外観予定図

中国蘇州に研究開発会社を設立

9月、中国における半導体製造装置事業のさらなる強化を目指し、TOWAグループでは初となる技術開発に特化した新会社「東和半導体設備研究開発（蘇州）有限公司」を設立しました。半導体の内製化を進める中国では技術の進歩のスピードが非常に早く、お客様のニーズも日々変化しています。TOWAグループとしての開発キャパシティアップはもとより中国におけるお客様の要望に迅速に応えるため、お客様に近い場所にラボ機能を備えた開発拠点を設置し、お客様の開発段階よりTOWAが試作・評価をサポートするなど、より柔軟で質の高いサービスを提供できる体制を整えてまいります。

装置製造を行うTOWA蘇州、金型製造を行う東和南通、販売を行う東和上海の3拠点と合わせ、お客様は中国国内で全てのサービスを受けることができます。



新会社が入っているビル

会社の概要（2021年9月30日現在）

商号	TOWA株式会社 (英文名 TOWA CORPORATION)
設立	1979年4月17日
資本金	8,932,627,777円
本社所在地	京都市南区上鳥羽上調子町5番地 ☎ (075) 692-0250 (代表)
従業員数	564名(単体) 1,744名(連結)
ホームページ	https://www.towajapan.co.jp
上場取引所	東京証券取引所市場第一部

役員	代表取締役社長 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 取締役執行役員 取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 上席執行役員 上席執行役員 上席執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員	岡浦石柴小桑和後早鈕韓蒲西笹三中	田上田原林木氣藤坂	博 耕 信 久 大 美 方 相 喜 一 秀 宗 和	和 浩 一 隆 芳 肇 輔 穗 昇 舜 倫 重 洋 典 男 彦
----	--	------------------	-----------	---------------------------	---------------------------------

株式の状況 (2021年9月30日現在)

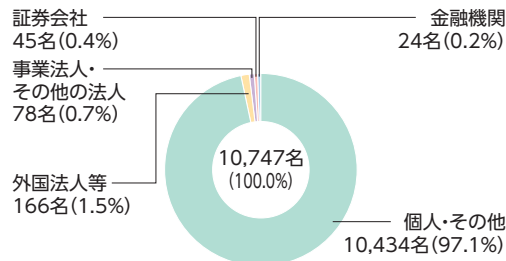
- 発行可能株式総数 80,000,000株
- 発行済株式の総数 25,021,832株
- 株主数 10,747名
- 大株主

株主名	持株数	持株比率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	2,876千株	11.50%
株式会社日本カストディ銀行	2,540	10.16
株式会社ケイビー恒産	2,000	8.00
蒲生徳子	1,028	4.11
株式会社京都銀行	699	2.80
株式会社エヌレガロ	600	2.40
GOVERNMENT OF NORWAY	527	2.11
K I A F U N D 1 3 6	494	1.98
BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND	400	1.60
T O W A 社 員 持 株 会	378	1.51

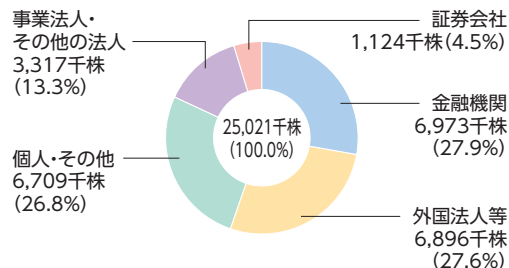
(注1) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社および株式会社日本カストディ銀行の持株数は信託業務に係るものです。

(注2) 持株比率は、自己株式(12,989株)を控除して計算しております。

所有者別株主数分布



所有者別株式数分布



TOWAグループ (2021年9月30日現在)

国内

TOWA株式会社

本社・工場 京都東事業所
坂東記念研究所 九州事業所

株式会社バンディック

TOWATEC株式会社

TOWAレーザーフロント株式会社

海外

TOWA Asia - Pacific Pte. Ltd. (シンガポール)

TOWAM Sdn. Bhd. (マレーシア)

TOWA Semiconductor Equipment

Philippines Corp. (フィリピン)

TOWA THAI COMPANY LIMITED (タイ)

TOWA USA Corporation (米国)

TOWA Europe B.V. (オランダ)

TOWA Europe GmbH (ドイツ)

TOWA半導体設備(蘇州)有限公司 (中国)

東和半導体設備(上海)有限公司 (中国)

東和半導体設備(南通)有限公司 (中国)

東和半導体設備研究開発(蘇州)有限公司 (中国)

台湾東和半導体設備股份有限公司 (台湾)

TOWA韓国株式会社 (韓国)

株主メモ

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年

定時株主総会 毎年6月

基準日 株主総会権利行使および期末配当 3月31日
中間配当 9月30日

単元株式数 100株

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

郵便物の郵送先及び 〒168-8507東京都杉並区和泉二丁目8番4号

電話お問合せ先 みずほ信託銀行株式会社証券代行部
☎0120-288-324 (フリーダイヤル)

未払配当金のお支払 みずほ信託銀行本店および全国各支店
みずほ銀行本店および全国各支店
(みずほ証券では取次のみとなります。)

公告方法 電子公告の方法により行います。但し、やむをえない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。公告掲載URL <https://www.towajapan.co.jp>